

Donnerstag, 27. August 2026, 12:00 Uhr CEST

XPENG auf der IFA 2026 in Berlin: Künstliche Intelligenz, smarte Technologie und die Zukunft der Mobilität

- Hightech-Marke präsentiert vielseitiges AI-Ökosystem im CityCube auf der IFA
- Neues SUV-Coupé XPENG LO3, humanoider Roboter IRON und Land Aircraft Carrier
- Exklusiver Medientag am 3. September mit Meet & Greet am XPENG Messestand



▲ Der humanoide Roboter IRON und der Land Aircraft Carrier

München, 27. August 2026 – Unter dem Motto „Innovationen, die deine Welt verändern“ präsentiert XPENG auf der IFA 2026 in Berlin sein Technologie- und Mobilitätsökosystem. Die Hightech- und Automobilmarke verbindet künstliche Intelligenz (KI), smarte Technologien und Mobilität – auf der Straße ebenso wie in der Luft. Im CityCube (Halle B, Stand Nr. 142) zeigt XPENG vom 4. bis 8. September sein Produktportfolio von humanoider Robotik und KI bis hin zu modularen Mobilitätslösungen, die Fahren und Fliegen verbinden, sowie dem jüngsten, smarten XPENG Pkw-Modell. Mit rund 2.000 Ausstellern und rund

200.000 erwarteten Besuchern ist die IFA eine der weltweit bedeutendsten Plattformen für Consumer Electronics, Home Appliances und Future Tech.



Mit KI-Power zu Fuß und in der Luft unterwegs

Besucher erleben in Berlin unter anderem den neuen XPENG L03 (Energieverbrauch kombiniert 15,3–18,4 kWh/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO₂-Klasse: A, Werte vorbehaltlich der finalen WLTP-Homologation). Das 4,65 Meter lange SUV-Coupé, das im vierten Quartal 2026 auf Deutschlands Straßen rollt, verbindet KI-gestützte Software mit intelligenten Fahrfunktionen wie dem XPENG Next Generation Pilot (NGP). Das auf dem Vision-Language-Action-System (VLA 2.0) basierende System soll ab 2027 teilautomatisiertes Fahren ermöglichen – vorbehaltlich der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der Zulassung in Europa. Die technische Grundlage bildet der von XPENG selbst entwickelte Turing Chip, der im XPENG L03 Ultra gleich dreifach zum Einsatz kommt und eine KI-Rechenleistung von bis zu 2.250 Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) bereitstellt.



▲ Der humanoide Roboter IRON und der Land Aircraft Carrier

Der Turing Chip bildet auch das Herzstück des XPENG IRON, der ebenfalls auf der IFA zu sehen ist. Die nächste Generation des humanoiden Roboters verfügt über mehr als 82 Freiheitsgrade. Diese können eine natürliche Gangart und eine menschenähnliche Körperhaltung sowie vielfältige Bewegungen ermöglichen. Der IRON kann unter anderem greifen und das Gleichgewicht halten.

Komplettiert wird der Messeauftritt von XPENG vom Land Aircraft Carrier. Das modulare Mobilitätskonzept kombiniert ein Boden- mit einem Luftfahrzeug und ermöglicht damit sowohl das Fahren auf der Straße als auch den Wechsel in die Luft. Damit zeigt die chinesische Hightech-Marke, wie das Unternehmen Mobilität über klassische Elektrofahrzeuge hinausdenkt.

„XPENG macht mobil – auf der Straße, in der Luft und im Alltag. Ich freue mich, dass wir unser Mobilitätsökosystem, das intelligente Elektrofahrzeuge, humanoide Robotik sowie Fluglösungen auf Basis einer leistungsstarken, einheitlichen KI-Architektur vereint, in diesem Jahr auf der IFA in Berlin präsentieren“, erklärt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPENG Vertriebsregion Central Europe. „Als internationale Technologie- und Innovationsplattform

ist die IFA die perfekte Bühne, um unsere Konzepte zu zeigen, die den Alltag eines Jeden im Sinne einer lebenswerten Welt verbessern können.“

Exklusives Vorabprogramm für Medienvertreter

Im Rahmen des „IFA ShowStoppers“-Tags gewährt XPENG Medienvertretern bereits am 3. September einen exklusiven Blick hinter die Kulissen. Ab 10:45 Uhr begrüßt Markus Schrick, Geschäftsführer der XPENG Vertriebsregion Central Europe, die eingeladenen Journalisten am XPENG Messestand und führt gemeinsam mit Experten über den Stand.

Ein besonderes Highlight erwartet die Gäste ab 11.30 Uhr im Rahmen der Partnerschaft mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV): Julian Weber, deutscher Speerwerfer und Goldmedaillen-Gewinner bei der Leichtathletik-EM 2026 in Birmingham, besucht den XPENG Messestand. Im Mittelpunkt stehen ein exklusiver Austausch mit den Journalisten und ein kurzer Gesprächsimpuls zur DLV-Partnerschaft. Anschließend gibt es eine Autogrammstunde sowie die Möglichkeit für Fotos und Videos mit dem DLV-Athleten. Die Aktivierung bietet zudem Gelegenheit für Social-Media-Content und TV-Bilder.

Über die IFA Berlin

Die IFA Berlin findet vom 4. bis 8. September 2026 auf dem Messegelände Berlin statt. Mit rund 2.000 Ausstellern, etwa 200.000 erwarteten Besuchern und rund 4.500 internationalen Journalisten zählt sie zu den weltweit führenden Plattformen für Technologie und Innovation.

Für den Medientag am 3. September ist eine Presseakkreditierung erforderlich, die direkt bei der IFA beantragt werden kann. Unter [IFA Berlin](#) finden Sie weitere Informationen zur Messe.

XPENG auf der IFA Berlin 2026

XPENG Stand: CityCube, Halle B / 142

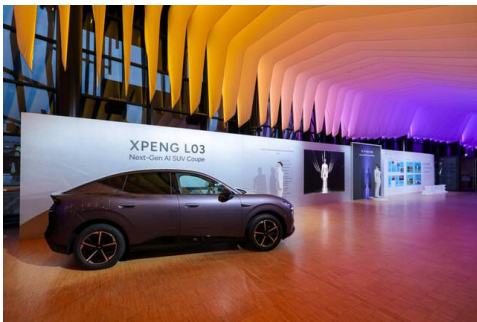
Messe: 4. bis 8. September 2026

XPENG Medientag: 3. September 2026

Begrüßung durch Markus Schrick: 3. September 2026, 10:45 Uhr

DLV Meet & Greet: 3. September 2026, ab 11:30 Uhr

Interviewanfragen können vorab an Bernhard Voß, Leiter Presse & PR, gerichtet werden:
bernhard.voss@xiaopeng.com .



Über XPENG

XPENG (NYSE: XPEV und HKEX: 9868), ist ein führendes Unternehmen für Elektrofahrzeuge mit Hauptsitz in Guangzhou (China) und Niederlassungen in USA und Europa. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Transformation von Smart EVs durch Technologie voranzutreiben und das Mobilitätserlebnis der Zukunft zu gestalten. Um das Mobilitätserlebnis seiner Kunden zu optimieren, entwickelt XPENG im eigenen Haus eine umfassende Technologie für fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme und ein intelligentes Bediensystem im Fahrzeug sowie die Kernsysteme des Fahrzeugs, einschließlich des Antriebsstrangs und der elektrischen/elektronischen Architektur. Unter anderem ist die Volkswagen Group an XPENG mit 5 Prozent (700 Millionen Euro) beteiligt, um gemeinsam Elektrofahrzeuge unter der Marke VW für den chinesischen Markt zu entwickeln.

www.xpeng.com/de

Kontaktdaten

Bernhard Voß

Leiter Presse & PR

bernhard.voss@xiaopeng.com

[+49 157 383 299 52](tel:+4915738329952)

Tizia Kessler

PR-Managerin, Event- & Testwagen-Koordinatorin

tizia.kessler@xiaopeng.com

[+49 152 292 590 89](tel:+4915229259089)

Link kopieren

<https://xpeng-newsroom.pr.co/de-DE/269741-xpeng-auf-der-ifa-2026-in-berlin-kunstliche-intelligenz-smarte-technologie-und-die-zukunft-der-mobilitat/>